

# JORNADA | Retos y oportunidades: impresión funcional con materiales avanzados

Online  
13 de abril  
10.00 h – 12.00 h

INSCRÍBETE



## Sobre el evento

En esta jornada identificaremos oportunidades de nuevos desarrollos tecnológicos para sectores industriales productivos, tales como el ferroviario o el aeronáutico, combinando la electrónica impresa funcional con sustratos materiales avanzados.

El evento está organizado conjuntamente entre el Clúster MAV, el Functional Print Cluster y la Plataforma Tecnológica 3NEO de Impresión Avanzada, y cuenta con la colaboración del Clúster Railgrup y Hegan Basque Aerospace Center. Su objetivo principal es la concepción conjunta de nuevos desarrollos y la ideación de proyectos innovadores para dichos sectores a través de una actualización del estado del arte y mesas de debate.

## AGENDA

### 10:00h Bienvenida

### 10:10h Electrónica impresa embebida en elastómeros y termoplásticos

*Tendencias y oportunidades, desafíos técnicos de producto y de proceso, casos de éxito.*

**Cristina Casellas**, Promotora Tecnológica, **Eurecat**

**Encarna Escudero**, Directora de la Unidad de Materiales Plásticos, **Eurecat**

### 10:35h Electrónica impresa embebida en composites

*Composites multifuncionales, desafíos técnicos de producto y proceso, casos de uso.*

**Isabel Obieta**, Project Manager, **Tecnalia**

**Begoña Canflanca**, Aeronautic Market Manager, **Tecnalia**

### 11:00h Mesa de debate 1: Electrónica impresa

*embebida en elastómeros y termoplásticos.*

Representantes sectores industriales productivos\*

Representante tecnológico: **Eurecat**

Moderador: **Cluster MAV** y **Functional Print Cluster**

### 11:20h Mesa de debate 2: Electrónica impresa embebida en composites.

Representantes sectores industriales productivos\*

Representante tecnológico: **Tecnalia**

Moderador: **Cluster MAV** y **Functional Print Cluster**

### 11:40h Preguntas y cierre de la sesión

\* Representantes sectores industriales productivos:

- Ferroviario: **Clúster Railgrup**
- Aeronáutico: **Hegan Basque Aerospace Center**

## Organizadores y colaboradores:

